

EDUCATIONAL BACKGROUND

求职岗位：硬件工程师

**佰通**

**工作经验**

**电话：1621234XXXX**

**教育背景**

**生日：1989.01.29**

**民族：汉族**

**性别：男**

**籍贯：湖北洪山**

**身高：172cm**

**华中师范大学**

**2008.09 - 2012.06**

主修课程：数学基础（高等数学、线性代数、数学物理方法、概率统计）、大学物理、电子电路系列课程、计算机基础系列课程、通信电子线路、数字信号处理、信息论与编码、通信原理、光纤通信技术、移动通信原理与应用、可编程器件原理及应用、DSP技术及应用。

**电子信息工程**

负责产品硬件的需求分析、设计、器件选型（BOM）、PCB布板、调试、测试，硬件开发、升级和维护；

严格按照研发流程、规范、项目管理制度进行研发设计活动，编写相关设计文档和标准化资料；

参与相关质量活动，确保硬件设计及实现工作按时保质完成，为生产和售后等部门提供相应的技术支持；

负责需求分析、方案设计、详细设计、单元测试和集成测试，并配合完成协调联调和测试；

编写技术规格书，API接口文档、系统实现文档等相关文档；

负责产品硬件整体规划、规格制定、方案设计、器件选型、采购、原理图设计、Layout以及样机制作和调试。

**嵌入式硬件工程师**

**湖北东胜物联科技有限公司**

**2014.09– 2018.08**

负责产品硬件开发方案的制定与修改，评估产品硬件开发的技术风险；

独立完成项目硬件设计，根据产品方案，从事原理图设计、PCB设计、硬件调试、样板制作等工作；

负责产品硬件部分相关文档的编写和输出，包括设计文档、EBOM、测试方案文件等；

负责分析解决项目中与硬件相关的技术问题，按时完成项目开发计划，保证项目质量。

**硬件工程师**

**湖北惠生电子科技有限公司**

**2012.07– 2014.09**

本人具备扎实的硬件维护和组装调试实际动手能力，熟悉部分Linux系统的基础命令和软件的安装维护，具有软件实施经验；具有高度的责任感，较强的故障分析及排除能力，善于在工作中学习，能够承受工作中的各种压力。

**自我评价**

INTERNSHIP EXPERIENCE

SELF EVALUATION